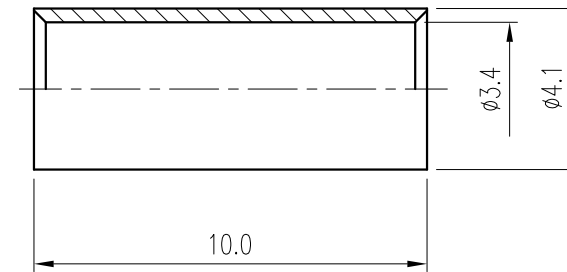
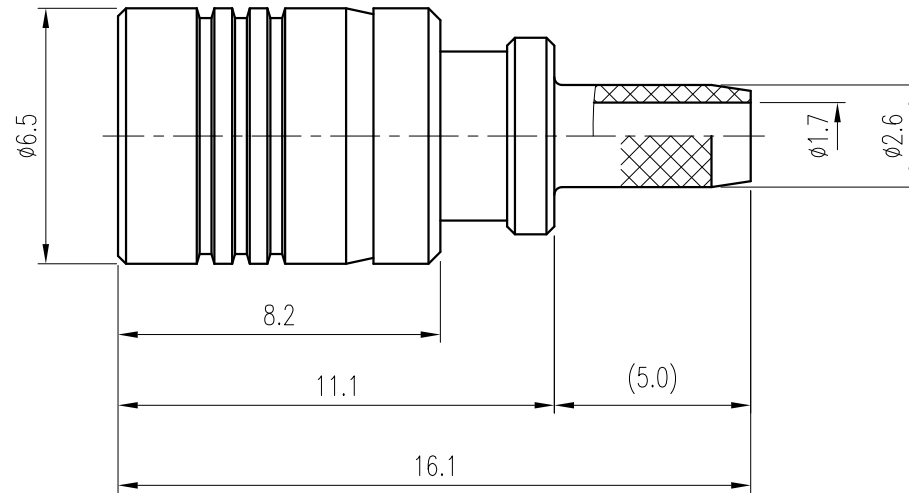


기공 ST									수 정 내 용				
									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)									△IR	Initial Registration			2004. 06. 21.
ST(개선)									△1	(첨변NO.201004-0025) 부착함 개선 BODY(DBD00482) 첨변 으로 인함 변경	강동우	최영호	2010. 04. 26.



7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1
6	COUPLING CAP	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCU00021-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00346-N/1 (H3001)
4	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DFF00041-5/1
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00348-5/1
2	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00482-5/2 DBD00482-5/1 (D3070)
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00433-5/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2010. 04. 26.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
재질	승인	Y.H.CHOI		검도	I.C.KIM	
열처리	재도	D.W.KANG		도명	SMB50 CABLE PS RG316DS	
보호피막처리	작성부서	연 구 소		도번	CN00189-7/1	
	적도 5/1	단위 mm	총량	A4	K315-082-001	